２０２７　年度

台 北 科 技 大 学

半導体プロセス・装置学士プログラム

Bachelor's Degree Program in

Semiconductor Processing and Equipment

日本人学生募集要項

２０２６ 年 ５ 月

国立台北科技大学

半導体プロセス及び装置学士プログラム

(Bachelor's Degree Program in Semiconductor Processing and Equipment for Japanese Students)

募集要項

目次

一、制度概要 1

二、主なスケジュール 1

三、教育研究上の目的 1

四、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 2

五、出願資格 2

六、入学と卒業 3

七、募集定員・出願方法及び出願書類 3

八、選考方法 5

九、奨学金制度 5

十、入学保証金制度 6

十一、 入学手続き 7

十二、 学費及びその他の費用 7

十三、 教育プログラムの特色 8

十四、 注意事項 9

一、 制度概要

項目	内容
募集学科	半導体プロセス及び装置学士プログラム
学位	学士（4 年制学士課程）
募集定員	30 名
授業の言語	英語
語学能力証明の要件	CEFR B1/TOEIC 550 点/実用英語技能検定 2 級レベル以上の証明書
選考方法	出願書類に基づき総合的に合否を判定（書類及びビデオ審査 100%）

二、 主なスケジュール

手続き		日程
募集要項の公開		2026 年 5 月
一次募集	出願期間	2026 年 9 月 1 日(火)～11 月 15 日(日)
	合格発表	2026 年 12 月下旬
二次募集	出願期間	2026 年 12 月 1 日(火)～2027 年 3 月 31 日(水)
	合格発表	2027 年 4 月上旬
入学保証金納入期間（一次募集合格者）		2027 年 1 月中旬～1 月下旬
入学保証金納入期間（二次募集合格者）		2027 年 4 月中旬～4 月下旬
入学辞退の意思表示期限		2027 年 4 月 30 日（書面での通知が必須）
入学に関する案内の送付		2027 年 5 月中旬～5 月下旬
授業開始		2027 年 9 月上旬

※合否の発表及び合格通知の送付は、最終的な合格者名簿に基づきます。そのため、発表スケジュールが変更される場合があります。

※他大学との併願は可能ですが、本プログラムへの入学を辞退される場合は、2026 年 4 月 30 日までに書面にて必ずご通知ください。

三、 教育研究上の目的

本プログラムは、半導体産業のグローバルリーダーである台湾において、最先端の半導体プロセス技術と装置に関する専門知識を身につけ、国際的な視野と多言語能力を持ち、世界中の半導体産業で活躍できる実践的な人材を育成することを教育研究上の目的としています。

四、　入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

1.　求める学生像

(1) 半導体技術分野に強い関心を持ち、将来グローバルに活躍する意欲を有する人
(2) 工学的・論理的思考力を有し、技術革新に挑戦する意欲を持つ人
(3) 多文化環境での学習に適応し、英語・華語・日本語の語学力向上に積極的な人
(4) 実践的な教育を通じて専門技術を習得し、社会貢献を目指す人

2.　入学者選抜の方針

提出された書類及びビデオを審査し、高等学校での学業成績、英語能力、課外活動実績等を総合的に評価して選抜します。

五、　出願資格

1.　国籍

出願者は、日本の国籍を有し、教育部の「外国人学生の台湾での就学に関する規定（外國學生來臺就學辦法）」の要件を満たす必要があります。特に以下の点に注意してください。

(1) 日本国籍を有し、これまで中華民国国籍を有していない者で、以下の条件を満たす者：
　1　これまでに僑生として台湾で学んだことがない者

　2　現在の学年度において、海外連合招生委員会により、「僑生帰国就学及び輔導規則」に基づいて入学が決定されていない者

(2) 日本国籍を有し、以下の条件を満たし、かつ最近 6 年以上継続して海外に居住している者：

　1　出願時に中華民国国籍を併せ持つ者は、これまで台湾での戸籍の登録がないこと

　2　出願前に中華民国国籍を併せ持っていたが、出願時に中華民国国籍を持っていない者は、内政部による中華民国国籍喪失の許可日から出願時までに 8 年以上経過していること

　3　上記①②に該当するものは、(1)-①②の規定も満たしていること

(3) 教育協力協定に基づき、外国政府、機関または学校が推薦した日本国民で、これまで台湾で戸籍を登録したことがない者は、教育部の承認を得た場合、(1)(2)の規定に関する制限を受けないものとする
(4) 日本国籍を有し、香港またはマカオの永久居留資格を併せ持ち、かつ台湾で戸籍を登録したことがない者で、香港、マカオまたは海外に直近で 6 年以上継続して居住している者
(5) かつて中国本土の住民で、日本国籍を有し、台湾で戸籍を登録したことがない者で、 海外に直近で 6 年以上継続して居住している者
(6) 上記で定められた 6 年は、入学予定の学期の開始日（8 月 1 日）を基準として計算される。
(7) 上記で言う「海外」とは、中国本土、香港、マカオを除く他の国や地域を指す。「継続居住」とは、日本国籍を有している学生の中華民国国内滞在期間が年間 120 日を超えないことを指す。
(8) 日本国籍を有し、かつ中華民国国籍を併せ持ち、また本規定に基づき中華民国国籍喪失の申請を、中華民国 100 年（2011 年）2 月 1 日の修正施行前に行った者は、原規定に基づき入学を申請することができ、(2)の規定の制限を受けない。

※出願時に日本国籍を有し、かつ中華民国国籍を有している、またはかつて有していた者は、海外に継続して居住していたことを証明する関連書類を提出してください。（2027 年 8 月 1 日時点で海外に 6 年以上継続して居住していること）

※出願時に日本国籍を有し、かつて中華民国国籍を有しており、台湾で戸籍があった者は、内政部の許可を得て中華民国国籍を喪失してから 8 年以上が経過していることを証明する書類を提出してください。

2. 学歴及び学習歴

(1) 以下のいずれかに該当する者

1 日本の高等学校を卒業した者及び 2027 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者

2 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2027 年 3 月 31 日までに修了見込みの者

3 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月 31 までに修了見込みの者

4 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月 31 日までに修了見込みの者

5 その他、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学において認めた者

(2) 履修要件

高等学校で数学Ⅲ・C、物理、化学の中から少なくとも 1 科目以上を履修していること。

六、 入学と卒業

1. 入学時期

2027 年 9 月上旬

※入学前準備として、2027 年 5 月～7 月に無料のプレコース（華語・数学・物理・化学）を開講します。ただし、生活費・寮費は自己負担となります。

2. 修業年限

修業期間は原則として 4 年とし、4 年間で卒業要件を満たせない場合は、最大 2 年間の延長が可能です。

七、 募集定員・出願方法及び出願書類

1. 募集定員

原則として **30 名**。当年度の応募者数により調整する場合がある。

2. 出願方法

(1) 出願はオンライン限定とする
(2) 出願サイト：https://sites.google.com/view/taipeitechtest/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
(3) 出願書類はすべて PDF 形式でアップロードすること
(4) 出願料：無料

3. 提出書類

出願者は、出願期間内に上記の本学オンライン出願サイトにてオンライン申請フォームに必要事項を入力し、以下の必須書類をアップロードした上で出願を完了する必要があります。期限後の提出は一切受理しません。

※(必須書類)

書類	説明
*オンライン申請フォーム	フィールドの説明に従って、個人情報を正確に記入してください。
*卒業証明書	高等学校卒業証明書 （出願時に高等学校を卒業していない場合は、「卒業見込み証明書」または「高校の在学証明書」） ※卒業証明書は英語で発行されたものを提出してください。 ※高校卒業後、ビザ申請までに台北駐日経済文化代表処で認証を受けてください。
*成績証明書	高等学校 3 年間の成績証明書 （出願時に高等学校を卒業していない場合は、1 年次・2 年次の成績証明書） ※各学期の履修科目の成績と成績評価基準も必ず記載してください（評価基準は別添資料でも可）。 ※卒業証明書は英語で発行されたものを提出してください。 ※高校卒業後、ビザ申請までに台北駐日経済文化代表処で認証を受けてください。
*英語能力証明書	CEFR B1、TOEIC 550 点、または実用英語技能検定 2 級のいずれか一つ、もしくはこれらと同等またはそれ以上の英語検定成績証明書
*残高証明書	米ドル 5,000 以上（約 80 万円以上）の最近 3 ヶ月以内に発行された金融機関の残高証明書
*国籍証明書類	パスポート写真ページのコピー （出願時に未取得の場合は住民票で代用可）
*推薦状 2 通	教師または勤務先上司による推薦状
*自己紹介動画	1 分以上、英語または華語、Google ドライブや YouTube 限定公開のリンクを PDF で提出
その他加点要素となる書類	部活動での入賞、ボランティア経験、英語以外の語学力、在学中の特筆すべき活動等を証明する書類（もしあれば）

※提出書類に不備や誤りがある場合は、出願者の自己責任とみなされ、不合格となります。

八、　選考方法

1.　一次募集、二次募集ともに、書類とビデオのみの審査となります。

2.　合否判定の基準

審査委員会は、下記の各項目を踏まえ、総合的な判断を行います。

(1) 高等学校の成績
(2) 英語能力
(3) 自己紹介動画
(4) 課外活動の実績

九、　奨学金制度

1.　2027 年入学生対象奨学金

ランク	総合評価	給付奨学金（台湾ドル/月額）	学費免除
A	上位 12 名	10,000	全額
B	13 位-30 位	6,000	全額

※奨学金は入学者全員に支給します。
※A ランクの採用人数は最大 12 名とし、選考結果によっては 12 名に満たない場合があります。

2.　奨学金に関する注意事項

(1) 本奨学金は原則として給付型奨学金とします。
(2) 返還義務が発生する場合

以下のいずれかの事由により本プログラムの履修を中止した場合、すでに受給した奨学金を全額返還しなければなりません（免除を受けた学費の追納を含む）。

1　学生が在学期間中に個人的な理由で本プログラムの履修を中止した場合（退学、転学、転学科など）、大学の指導を受けてもなお本プログラムの継続を放棄した場合

2　学業成績が不良で、大学の指導を受けても改善が見られず、学則に基づき退学・除籍処分を受けた場合

(3) 返還に関する特別措置

1　原則として一括返還とするが、経済的困窮等の事情がある場合は分割返還を認めることがある。

2　天災、疾病その他やむを得ない事情により本プログラムの履修を中止する場合は、個別に審査し返還義務を軽減または免除することがある。

3　返還義務の発生及び返還方法については、奨学金委員会において審議決定する。

十、　入学保証金制度

本プログラムに合格し、入学手続きを進める際には、入学保証金の支払いが必要となります。

1. **金額**：12,000 台湾ドル

※ 入学手続きおよび登録が完了し、台湾の銀行口座を開設された後、当該口座へ返金いたします。

2. **入学保証金納入期間**
一次募集合格者：2027 年 1 月中旬～1 月下旬
二次募集合格者：2027 年 4 月中旬～4 月下旬

3. **納入方法**：以下の方法からお選びください。

1　銀行振込：国立台北科技大学指定の銀行口座への振込

2　クレジットカード払い：指定ページにて決済

3　現金払い：半導体プログラム事務室での直接支払

※銀行振込を利用される場合は、振込手数料は送金者負担となります。また、銀行振込控えのコピーを他の入学手続き書類と一緒に提出してください。

4. **入学保証金に関する注意事項**
(1) 入学保証金を期限までにお支払いいただけない、もしくは確認できない場合、奨学金のランクが変更される場合があります。
(2) 一旦支払われた入学保証金は、いかなる理由においても返金されません。

※返金対象外の事例：

- 入学手続きが期限までに完了しなかった場合
- 入学を辞退した場合
- 出願資格を満たさないことが判明した場合
- 外国人学生として就学するためのビザが取得できない場合
- 過剰に支払った場合
- 重複して支払った場合
- 誤って支払った場合

十一、 入学手続き

1. ビザ（査証）

台湾での学習・生活に必要なビザ（査証）の取得は各自で行ってください。手続きの方法については、以下のいずれかの窓口にお問い合わせください。

(1) 中華民国外交部領事事務局

外国人学生の滞在ビザ申請手続きについて

中国語サイト https://www.boca.gov.tw/cp-338-185-35222-1.html

英語サイト https://www.boca.gov.tw/cp-166-283-c4da3-2.html

電話番号：+886-2-2343-2888　　Fax：+886-2-2343-2968

(2) 居住地を管轄する台北駐日経済文化代表処（日本語可）

管轄区域と連絡先 https://www.taiwanembassy.org/jp_ja/post/64110.html

十二、 学費及びその他の費用

1. 学期ごと（半年ごと）の主な納付金

2027 年秋学期以降の授業料・雑費は、教育部の規定に準じて決定されます。2025 年秋学期における工学部の国際学生の各種費用（1 学期あたり）は以下の通りです。

単位：台湾ドル

学制	費用項目	授業料・雑費	寮費	寮保証金	ネットワーク使用料	学生平安保険料	全民健康保険料
大学部	工学部	54,837	前期 26,490 後期 29,850	3,000	400	358	4,956

参照ソース：https://oia.ntut.edu.tw/var/file/32/1032/img/200833104.pdf

※上記の奨学金制度により、授業料・雑費は免除されます。ただし、寮費、寮保証金、ネットワーク使用料、学生傷害保険料、全民健康保険料については、毎学期納入が必要です。

2. 学生寮

(1) 利用期間：入学から 2 年間

※本学では、1 学年を前期・後期の 2 学期に分けています。

(2) 寮費：4 人部屋の場合：59,340 台湾ドル／年間

※寮費は毎学期納入が必要です。
※海外から送金される場合は、別途 1,000 台湾ドルの送金手数料がかかります。

3. 保険

(1) 学生傷害保険料は、大学が毎学年度行う入札による成約額に応じて変動します。
(2) 教育部の規定により、外国人学生は学籍の登録時に、台湾に入境した日から起算して 6 ヶ月以上有効な医療及び傷害保険に加入していることを証明する書類を提出しなければなりません。
（大学から案内される上記の学生傷害保険に加入していれば、別途証明証書を準備する必要はありません）
(3) 台湾での滞在期間が居留証を取得してから 6 か月以上経過した後は、全民健康保険に加入することになります（加入条件の詳細は政府の規定を参照してください）。

4. 生活費概算

1 年間の基本的な生活費は約 250,856 台湾ドルです。

年間費用（台湾ドル）

項目	金額
コンピュータ・ネットワーク利用料	800
学生平安保険料	716
寮費（4 人部屋）	59,340
生活費（例：食費、交通費、その他の費用）	180,000
教科書代	10,000

十三、 教育プログラムの特色

1. 専門教育

- 半導体プロセス技術
- 半導体装置の基礎
- 集積回路製造プロセス
- TSMC 新人研修センター(NTC)での実習

2. 語学教育

- 英語：専門英語を含む 4 技能統合教育
- 華語：基礎から技術専門用語までの段階的習得

3. 実践教育

- 3 年次夏期：大手半導体メーカーでの有給インターンシップ

4. キャリア支援

- 外国人学生就職フェア参加
- 日本・台湾・その他の国のグローバル企業への就職支援

十四、 注意事項

1. ご自身の権利を守るため、本要項の各項目をよくお読みください。
2. 過去に台湾の大学で学業成績不良、行為不良、法令や校則の重大な違反によって退学処分を受けた、または学籍を喪失した外国人学生は、教育部の規定により本学に出願することはできません。合格後であっても、上記の違反が確認された場合、その申請者の入学資格は取り消されます。
3. 外国人学生が本プログラムで学んでいる間に、台湾での初めての戸籍登録、戸籍の移転、または中華民国国籍の取得や復帰を行った場合、その学生は外国人学生としての資格を失い、退学処分を受けることになります。
4. 出願フォーム並びに入学申請フォームの電子メールアドレス及び連絡先電話番号は必ず正確に記入してください。本学は必要に応じて出願者に連絡を取りますが、出願者が期限内に回答しない場合、合否の審査を受ける権利及び入学の権利を放棄したと見なされます。
5. 出願者が出願資格を満たしていないことが判明した場合、または出願時または入学手続き時に提出された証明書や書類に偽造、虚偽、改ざんなどがあることが入学前に判明した場合、その出願資格及び入学資格は取り消されます。すでに学籍を登録して入学した場合は、学籍が取り消され、関連する学業証明書は一切発行されません。卒業後にこのような事実が発覚した場合、卒業資格が取り消され、学位証書も無効となります。
6. 提出された書類は返却しません。
7. 本プログラムの内容は改善のため変更する場合があります。
8. 本学は、個人情報保護法に基づき、出願者の個人情報を取得並びに保管し、入学手続きに関する業務を行う目的のために利用します。
9. 本学は性別平等教育法第 13 条に基づき、性別、性別特性、性別認識または性的指向に基づいて差別的取り扱いをしてはならないと規定しています。
10. 本プログラムは関連する法令に基づき運営されます。本募集要項に記載されていない事項については、関連する法令及び本学の入学委員会の決議に従って処理されます。本プログラムに出願する日本人学生は、随時教育部及び本学のウェブサイトを確認してください。

教育部・外国人学生の
台湾での就学に関する規定

台北科技大学
本プログラム日本語 HP

【お問いわせ先】

国立台北科技大学
半導体プロセス及び装置学士プログラム事務室

住所：台湾台北市大安区忠孝東路三段 1 号
電話番号：+886-2-2771-2171（内線 4503）（内線 4506）
メール：smpe@ntut.edu.tw
本プログラム日本語 HP：jspe.ntut.edu.tw
オンライン出願：https://sites.google.com/view/taipeitechtest/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E

※本募集要項の内容を変更する場合は、大学のウェブサイトで公表します。

2026 年 5 月
国立台北科技大学

Bachelor's Degree Program in Semiconductor Processing and Equipment

National Taipei University of Technology